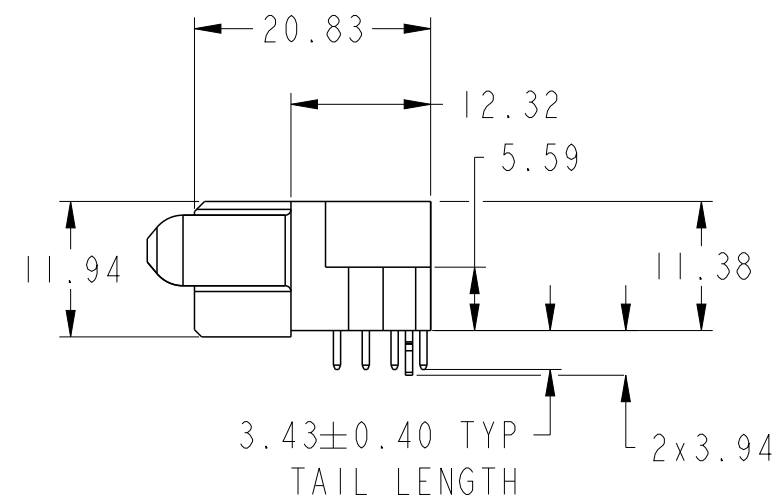
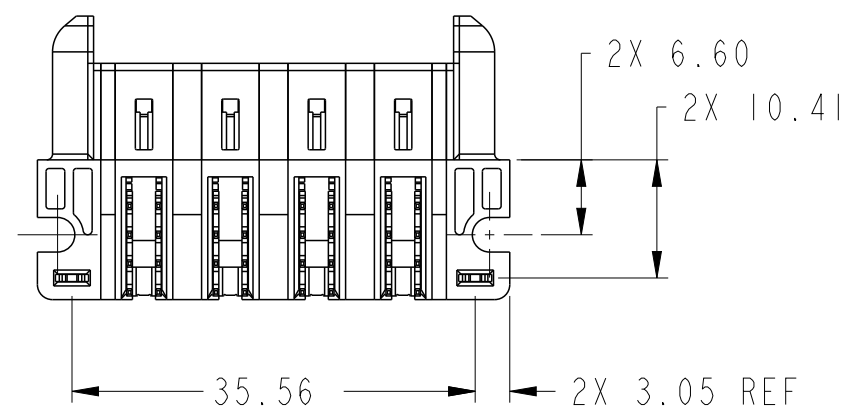
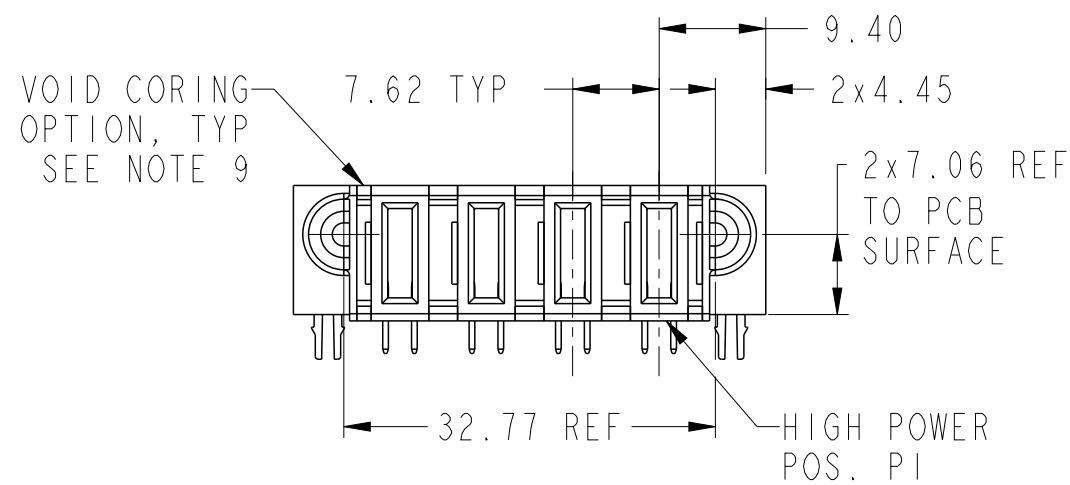
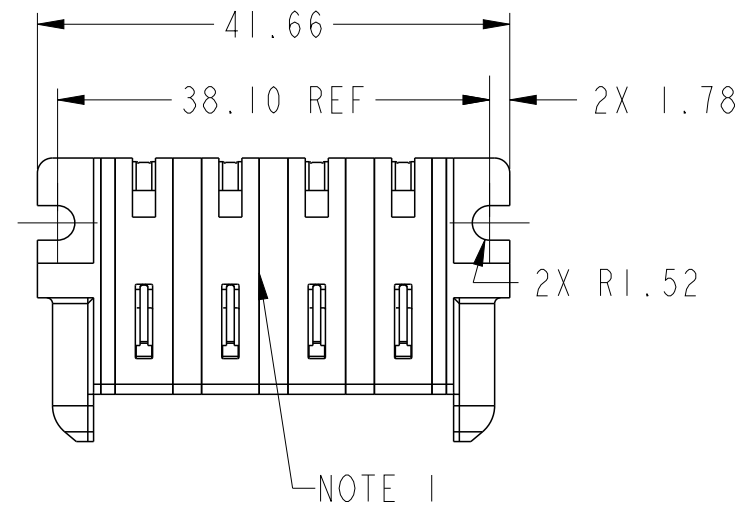
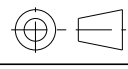
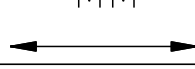


PRODUCT NUMBER SEE SHEET 2



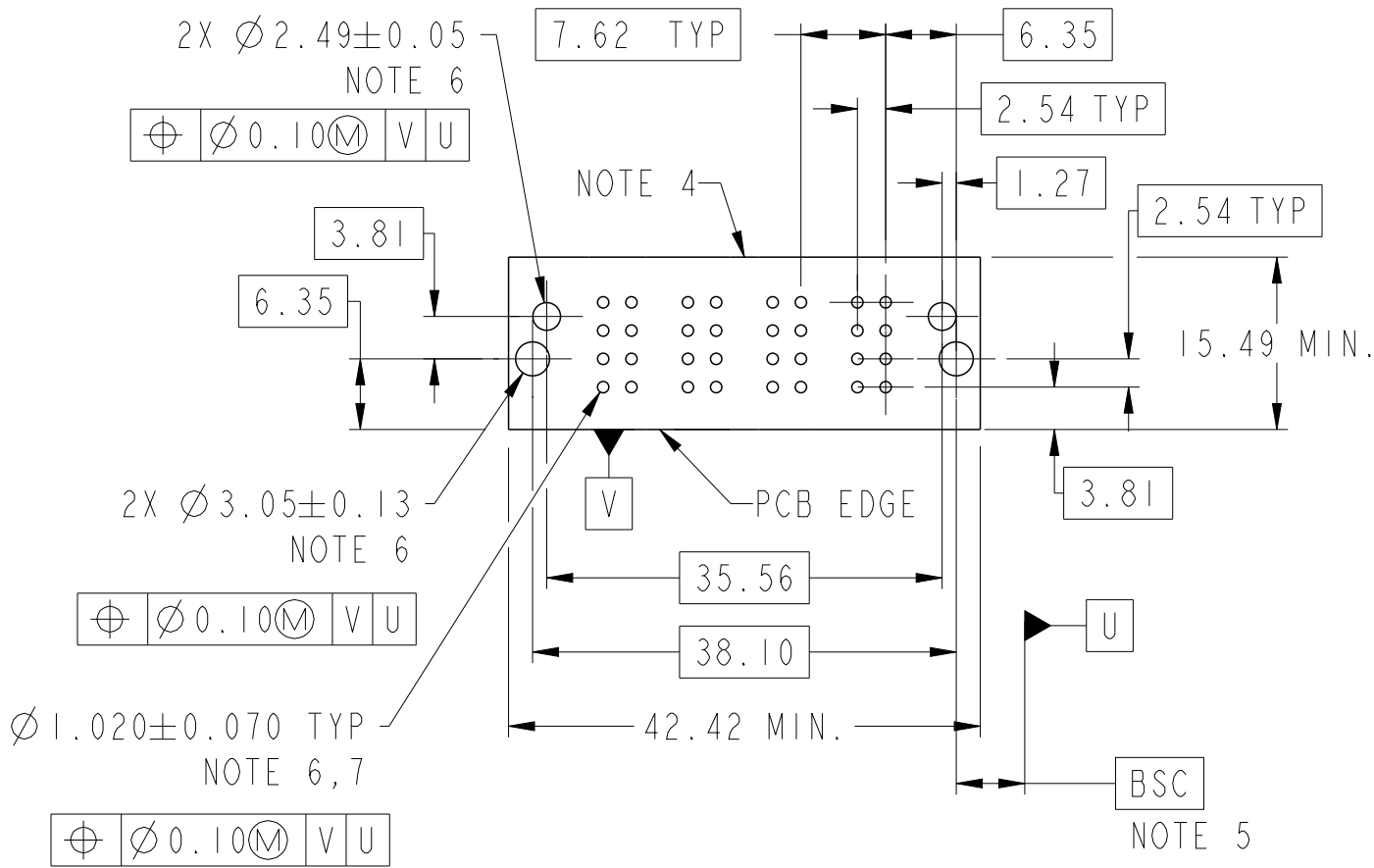
spec ref *				dr Zhen-Hua Liu 2015/06/26				size A3	scale 3:2
tolerance std ASME Y14.5				eng Zhen-Hua Liu 2015/07/17				ecn no -	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				chr Fancy Zhang 2015/07/16				rel level Released	
				appr Pei-Ming Zheng 2015/07/16				product family PwrBlade+	
surface ✓	linear	0.X	±0.5		title 4ACP RA STB RECEPTACLE			dwg no 10106118-4000001	rev A
		0.XX	±0.25						
		0.XXX	±0.10						
ASME Y14.5	angular	0°	±2°	www.fci.com	cat. no.		Product - Customer Drw		sheet 1 of 3



Copyright FCI.

PRODUCT NO.	ROWS	HIGH POWER					
		E1	P4	P3	P2	P1	E2
10106118-4000001LF	DCBA		H3	H3	H3	H3	

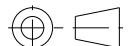
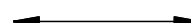
CODE	DESCRIPTION
H3	STD HIGH POWER CONTACT(3.43)
HA	METAL HOLD DOWN



dr	Zhen-Hua Liu	2015/06/26	projection	MM	size	A3	scale	3:2			
eng	Zhen-Hua Liu	2015/07/17			ecn no						
chr	Fancy Zhang	2015/07/16									
appr	Pei-Ming Zheng	2015/07/16	product family		PwrBlade+	rel level Released					
			title		4ACP		dwg no		10106118-4000001	rev	A
www.fci.com			cat. no.		Product - Customer Drw				sheet 2 of 3		

NOTES:

- 1) "FCI", PART NUMBER AND DATE CODE TO BE MARKED ON THIS SURFACE.
THE MARK CAN BE OMITTED IF THERE IS NOT ENOUGH SPACE ON THIS SURFACE.
- 2) MATERIALS:
-HOUSING - GLASS FILLED WITH HIGH TEMP THERMOPLASTIC, UL94V-0.
-SIGNAL CONTACT - COPPER ALLOY.
-POWER CONTACT - HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY.
- 3) PLATING SPECIFICATION : 10116351
- 4) DENOTES CONNECTOR KEEP OUT ZONE.
- 5) DATUM AND BASIC DIMENIONS WERE ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 6) ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZES.
- 7) 1.15 ± 0.025 MM DRILLED HOLE PLATED WITH 0.00762MM MIN Sn
OVER 0.0254-0.0762MM Cu PLATING TO ACHIEVE A 1.02 ± 0.07 MM HOLE.
- 8) PRODUCT SPECIFICATION : GS-12-658.
APPLICATION SPECIFICATION : GS-20-141.
PRODUCT PACKAGE SPECIFICATION : GS-14-1502.
- 9) THE VOID CORING IN BETWEEN POWER MODULES, SIGNAL
MODULES AND END MODULES ARE OPTIONAL AND THE SHAPE
MAY BE DIFFERENT FOR OPTIMIZE THE MOLDING PROCESS. THE
VOID CORING WILL NOT EFFECT TO PRODUCT FUNCTION.

dr	Zhen-Hua Liu	2015/06/26	projection 	MM 	size	scale
eng	Zhen-Hua Liu	2015/07/17			A3	3:2
chr	Fancy Zhang	2015/07/16			ecn no	-
appr	Pei-Ming Zheng	2015/07/16	product family	PwrBlade+	rel level	Released
www.fci.com		title		4ACP	dwg no	rev
				RA STB RECEPTACLE	10106118-4000001	A
cat. no.			Product - Customer Drw			sheet 3 of 3

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9